



△	05. 3. 29	角ピン半田鍍金削除 Pin Solder Plating deletion.	Y. S. Y. H					
△	03. 6. 17	角ピン鍍金追加 Pin Plating addition.	K. K. Y. H	SF75-02WLA	②	黄銅 Brass	△△ 半田鍍金又は錫鍍金 Solder Plating or Tin Plating	
改	02. 11. 18	書式変更 Form Change		製品番号 PRODUCT No.	①	ナイロン66 GF入り Nylon66 with GF	UL94V-0	
記号	年月日	変更記事 REVISION RECORD	設計承認 DESIGN APP	製品名 NAME		材 料 MATERIAL	備 考 NOTE	色 COLOR
記号	DATE	REVISION RECORD	DESIGN APP	製品名 NAME	SF ウェハー Lタイプ SF Wafer L-type			
承認	APPROVED	確認 CHECKED	Y. Horiuchi	一般公差 TOLERANCE	±0.3	尺度 SCALE	3/1	図番 DRAWING No.
設計	DESIGN	製図 DRAWING	K. Kusano			JAPAN AUTOMATIC MACHINE CO., LTD.		